

長庚大學 函

地址：33302桃園市龜山區文化一路259號
承辦人：魏一勤
電話：(03)2118800#5327
傳真：(03)2118668



受文者：惇敘學校財團法人臺北市私立惇敘高級工商職業學校

發文日期：中華民國112年11月29日
發文字號：長庚大字第1120110316號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：活動簡章 (1120110316_Attach1.pdf)

主旨：檢送本校工學院辦理「2024長庚大學電資學群與IC設計大學體驗課程」活動簡章1份，敬請貴校惠予公告並鼓勵學生踴躍參加，請查照。



說明：

- 一、矽島臺灣在擁有完善電資領域發展的背景下，擁有IC設計、半導體製造世界領導地位。本校有完整晶片設計環境以及晶片製造的無塵室環境，高中生可透過提前體驗大學電資學群與IC設計亮點課程，藉由業界參訪、無塵室參訪、IC設計實驗實作、電資亮點5G實驗室、AI實驗室參訪及實作課程等，了解電資學群與IC設計的學習內容，有助於未來的職涯學習規劃。
- 二、活動對象：全國高中職學生(含應屆畢業生)。
- 三、活動時間：113年2月1日至2月4日。
- 四、活動地點：長庚大學工學院電機系、電子系。
- 五、活動報名：請填寫線上表單<https://reurl.cc/r62V1E>。
- 六、活動諮詢：長庚大學電機系魏一勤副教授；電話03-2118800分機5327；電子郵件icwey@mail.cgu.edu.tw。

正本：全國公私立高中職

副本：電子份文章
2023/11/29
17:14:26
交換章

校長 湯明哲



裝

訂

線